



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20101117000
2010 年 11 月 22 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

ASP FCBGA/GBGAパッケージ 一部製品 レーザー捺印変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施について通知のみを目的としたものになります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☒ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	ASP FCBGA/GBGA パッケージ 一部製品 レーザー捺印変更 現行 : 製品捺印 インク捺印 変更後 : 製品捺印 レーザー捺印			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	12 月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容 : 今回のお知らせは、通知のみを目的としたものになります。
 弊社 ASP (アプリケーションスペシフィックプロダクト) FCBGA/GBGA パッケージ 一部製品について、
 現行 製品捺印にインク捺印を適用しておりますが、FCBGA/GBGA パッケージ製品における捺印工程標準化の為に、レーザー捺印に変更し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容
製品捺印

現行
インク捺印

変更後
レーザー捺印

理由 : FCBGA/GBGA パッケージ製品における捺印工程標準化の為

対象製品リスト

対象製品名				
SM320C6201GJCA20EP	SM320C6701GJCA12EP	TMS320C6701GJC150	TMSC6701GJC16719V	V62/03669-01XA
SM320C6202GJLA20EP	TMS320C6204GLW200	TMS320C6701GJCA120	V62/03640-01XA	V62/04606-01XA